



## 平成27年7月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

平成26年12月11日

上場取引所 東

上場会社名 サムコ株式会社

コード番号 6387 URL <http://www.samco.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役会長兼社長 (氏名) 辻 理

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 執行役員 管理統括部長 (氏名) 竹之内 聡一郎 TEL 075-621-7841

四半期報告書提出予定日 平成26年12月12日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成27年7月期第1四半期の業績(平成26年8月1日～平成26年10月31日)

#### (1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年7月期第1四半期	466	△21.9	△205	—	△154	—	△106	—
26年7月期第1四半期	598	△44.5	△106	—	△100	—	△67	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
27年7月期第1四半期	△15.16	—
26年7月期第1四半期	△9.64	—

#### (2) 財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	円 銭	百万円	円 銭	%	円 銭
27年7月期第1四半期	8,889	—	6,741	—	75.8	958.44
26年7月期	9,066	—	7,007	—	77.3	996.15

(参考)自己資本 27年7月期第1四半期 6,741百万円 26年7月期 7,007百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
26年7月期	—	0.00	—	18.00	18.00
27年7月期	—	—	—	—	—
27年7月期(予想)	—	0.00	—	15.00	15.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

平成26年7月期の期末配当金18円00銭には、東証一部上場記念配当3円00銭が含まれております。

### 3. 平成27年7月期の業績予想(平成26年8月1日～平成27年7月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	2,200	8.2	145	21.0	140	△12.8	90	△12.3	12.79
通期	5,200	22.8	570	122.3	560	91.5	360	89.1	51.18

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、【添付資料】3ページ「2. サマリー情報(注記事項)」に関する事項(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用をご覧ください。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年7月期1Q	7,042,881 株	26年7月期	7,042,881 株
27年7月期1Q	8,880 株	26年7月期	8,840 株
27年7月期1Q	7,034,021 株	26年7月期1Q	7,034,840 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、【添付資料】3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 .....	3
(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	3
3. 四半期財務諸表 .....	4
(1) 四半期貸借対照表 .....	4
(2) 四半期損益計算書 .....	7
第1四半期累計期間 .....	7
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(セグメント情報等) .....	8
4. 補足情報 .....	9
(1) 生産、受注及び販売の状況 .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、政府と日銀による経済対策及び金融緩和政策を背景に緩やかな回復基調にあったものの、7-9月の国内総生産は2期連続のマイナス成長となり、個人消費や設備投資に弱い動きが見られました。本短信提出日現在におきましては、内閣解散、総選挙と、先行き不透明な状況となっております。世界経済では、米国経済は堅調な個人消費が企業部門に波及し、設備投資の持ち直しが明確になってきております。欧州経済は依然停滞しておりますが、一時の債務問題は落ち着き、穏やかながらも回復の基調にあります。また、中国やその他の新興国は、全体として勢いを欠く状態が続いています。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましては、スマートフォンやタブレット型端末の世界的な需要拡大を背景にした設備投資に加え、当社の関わる化合物半導体を用いた新たなモバイル機器や車載センサーなど先端分野での研究開発投資が、幅広い企業で進みつつあります。また、アジア市場での生産設備投資につきましては、依然として慎重な姿勢が強いものの、商談や引き合い等の動きは回復の傾向にあります。

このような状況の下、当第1四半期会計期間においては、前事業年度末の受注残高1,012百万円の過半を占めていた複数の長納期製品の出荷が期初計画時点から第2四半期の出荷予定であったことから、当該期間の売上高は低水準に留まる結果となりました。

なお、当第1四半期累計期間の受注高は1,061百万円となり、当該期間末の受注残高は1,606百万円（前第1四半期末比0.9%増）と、前事業年度末比594百万円増加いたしました。

以上の結果、当第1四半期累計期間における業績は、売上高が466百万円（前年同期比21.9%減）、営業損失は205百万円（前年同期は営業損失106百万円）となりました。また、円安の進行による為替差益が51百万円（前年同期は8百万円）発生したことから、経常損失は154百万円（前年同期は経常損失100百万円）、四半期純損失は106百万円（前年同期は四半期純損失67百万円）となりました。

## (用途別売上高)

用途	売上高（千円）	構成比（%）	前年同期比（%）
オプトエレクトロニクス分野	177,320	38.0	43.2
電子部品分野	139,530	29.9	△23.2
シリコン分野	15,000	3.2	△85.7
実装・表面処理分野	4,800	1.0	—
表示デバイス分野	2,350	0.5	—
その他分野	—	—	—
部品・メンテナンス	127,830	27.4	△20.3
合計	466,830	100.0	△21.9

## (2) 財政状態に関する説明

## (流動資産)

当第1四半期会計期間末における流動資産の残高は、5,231百万円で前事業年度末に比べ134百万円減少いたしました。仕掛品の増加が258百万円、現金及び預金が229百万円増加した一方、売掛金の回収が進み、売上債権が688百万円減少したのが主な要因であります。

## (固定資産)

当第1四半期会計期間末における固定資産の残高は、3,657百万円で前事業年度末に比べ43百万円減少いたしました。保有する投資有価証券の時価が下落したことにより投資有価証券が48百万円減少したのが主な要因であります。

## (流動負債)

当第1四半期会計期間末における流動負債の残高は、1,472百万円で前事業年度末に比べ77百万円増加いたしました。仕入高増加に伴い買掛金が86百万円増加したのが主な要因であります。

## (固定負債)

当第1四半期会計期間末における固定負債の残高は、674百万円で前事業年度末に比べ9百万円増加いたしました。退職給付引当金が7百万円増加したのが主な要因であります。

(純資産)

当第1四半期会計期間末における純資産の残高は、6,741百万円で前事業年度末に比べ265百万円減少いたしました。これは、利益剰余金が233百万円減少したことなどによります。自己資本比率は75.8%と前事業年度末比1.5ポイント低下いたしました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年7月期の業績予想につきましては、第2四半期以降、次世代LED（オプトエレクトロニクス分野）、並びに高周波フィルター（電子部品分野）の大型受注、及び出荷が見込まれております。

アジア地域、及び欧米地域における営業活動を加速することに加え、引き合い案件の早期受注獲得、受注済み案件の確実な期中出荷、仕掛品の短納期出荷へ対応するための生産体制の整備、更なる新製品の拡販を推進し、第2四半期累計期間及び通期業績予想達成へ向け取り組んでおります。

これら足元の受注環境や今後の引き合い状況を勘案した結果、平成26年9月10日に発表いたしました第2四半期累計期間及び通期の業績予想数値に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

## 3. 四半期財務諸表

## (1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年7月31日)	当第1四半期会計期間 (平成26年10月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,015,573	3,244,809
受取手形	184,748	85,463
売掛金	1,686,512	1,097,028
仕掛品	366,249	624,340
原材料及び貯蔵品	78,316	89,762
前払費用	7,665	8,116
繰延税金資産	32,548	81,917
未収消費税等	14,841	15,530
未収還付法人税等	5,025	5,025
その他	6,618	13,456
貸倒引当金	△31,606	△33,531
流動資産合計	5,366,492	5,231,918

(単位:千円)

	前事業年度 (平成26年7月31日)	当第1四半期会計期間 (平成26年10月31日)
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	877,524	877,524
減価償却累計額	△562,169	△568,913
建物(純額)	315,354	308,610
構築物	25,314	25,314
減価償却累計額	△22,512	△22,646
構築物(純額)	2,802	2,668
機械及び装置	559,279	561,229
減価償却累計額	△529,375	△533,645
機械及び装置(純額)	29,903	27,583
車両運搬具	42,954	44,445
減価償却累計額	△33,948	△34,811
車両運搬具(純額)	9,005	9,633
工具、器具及び備品	164,826	165,802
減価償却累計額	△153,589	△154,791
工具、器具及び備品(純額)	11,236	11,010
土地	2,530,836	2,530,836
リース資産	43,558	43,558
減価償却累計額	△16,662	△18,061
リース資産(純額)	26,896	25,496
建設仮勘定	113,973	118,141
有形固定資産合計	3,040,008	3,033,981
<b>無形固定資産</b>		
特許権	9,483	8,975
電話加入権	2,962	2,962
ソフトウエア	79	64
水道施設利用権	2,394	2,324
リース資産	340	85
無形固定資産合計	15,259	14,411
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	215,135	166,405
関係会社株式	40,254	40,254
出資金	5,000	5,000
長期貸付金	130,237	125,224
繰延税金資産	165,856	183,494
差入保証金	58,181	58,205
保険積立金	29,330	29,332
その他	904	859
投資その他の資産合計	644,900	608,774
<b>固定資産合計</b>	<b>3,700,169</b>	<b>3,657,168</b>
<b>資産合計</b>	<b>9,066,662</b>	<b>8,889,086</b>

(単位:千円)

	前事業年度 (平成26年7月31日)	当第1四半期会計期間 (平成26年10月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	366,953	453,482
短期借入金	800,000	800,000
1年内返済予定の長期借入金	16,685	6,686
リース債務	5,014	4,369
未払金	76,714	61,426
未払費用	33,629	32,699
未払法人税等	19,000	3,880
預り金	25,751	35,430
賞与引当金	24,800	33,800
役員賞与引当金	3,690	3,690
製品保証引当金	20,300	19,700
その他	2,272	17,623
流動負債合計	1,394,810	1,472,789
固定負債		
リース債務	22,222	21,212
長期末払金	1,111	1,060
退職給付引当金	309,043	317,017
役員退職慰労引当金	332,456	335,309
固定負債合計	664,833	674,600
負債合計	2,059,644	2,147,389
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,213,787	1,213,787
資本剰余金		
資本準備金	1,629,587	1,629,587
資本剰余金合計	1,629,587	1,629,587
利益剰余金		
利益準備金	59,500	59,500
その他利益剰余金		
別途積立金	3,487,000	3,487,000
繰越利益剰余金	512,362	279,074
利益剰余金合計	4,058,862	3,825,574
自己株式	△9,982	△10,025
株主資本合計	6,892,254	6,658,924
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	114,763	82,773
評価・換算差額等合計	114,763	82,773
純資産合計	7,007,017	6,741,697
負債純資産合計	9,066,662	8,889,086



(2) 四半期損益計算書  
(第1四半期累計期間)

(単位:千円)

	前第1四半期累計期間 (自平成25年8月1日 至平成25年10月31日)	当第1四半期累計期間 (自平成26年8月1日 至平成26年10月31日)
売上高	598,052	466,830
売上原価	319,577	273,692
売上総利益	278,474	193,137
販売費及び一般管理費	385,088	398,451
営業損失(△)	△106,614	△205,313
営業外収益		
受取利息	342	966
為替差益	8,310	51,518
雑収入	253	255
営業外収益合計	8,906	52,740
営業外費用		
支払利息	1,783	1,576
売上割引	1,144	277
雑損失	3	—
営業外費用合計	2,931	1,854
経常損失(△)	△100,639	△154,427
税引前四半期純損失(△)	△100,639	△154,427
法人税等	△32,771	△47,752
四半期純損失(△)	△67,868	△106,674

(4) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

当社は、半導体等電子部品製造装置の製造及び販売事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況につきましては、当社の品目別及び地域別に記載しております。

① 生産実績

(単位：千円)

区 分 (品目別)	前第1四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成25年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 平成26年8月1日 至 平成26年10月31日)		前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
CVD装置	93,054	8.6	117,474	12.4	612,931	13.6
エッチング装置	764,210	70.8	635,135	67.2	2,786,508	62.0
洗浄装置	47,537	4.4	11,596	1.2	420,187	9.4
その他	174,595	16.2	181,540	19.2	676,372	15.0
合計	1,079,397	100.0	945,747	100.0	4,495,999	100.0

(注) 1. 金額は販売価格によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

(単位：千円)

区 分 (品目別)	前第1四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成25年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 平成26年8月1日 至 平成26年10月31日)		前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)	
	受注高	受注残	受注高	受注残	受注高	受注残
CVD装置	167,400	294,200	292,977	333,177	512,195	150,750
エッチング装置	777,462	1,145,979	544,330	1,126,520	2,724,412	783,190
洗浄装置	36,689	49,289	49,350	36,200	354,570	14,300
その他	197,977	101,970	174,637	110,639	643,982	63,833
合計	1,179,530	1,591,439	1,061,295	1,606,537	4,235,161	1,012,073

(注) 1. 金額は販売価格によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

(単位：千円)

区 分 (品目別)	前第1四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成25年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 平成26年8月1日 至 平成26年10月31日)		前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
CVD装置	40,800	6.8	110,550	23.7	529,045	12.5
エッチング装置	359,457	60.1	201,000	43.0	2,669,196	63.1
洗浄装置	37,350	6.3	27,450	5.9	390,220	9.2
その他	160,444	26.8	127,830	27.4	644,586	15.2
合計	598,052	100.0	466,830	100.0	4,233,049	100.0

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 主な輸出地域、輸出販売高及び割合は次のとおりであります。

(単位：千円)

区 分 (地域別)	前第1四半期累計期間 (自 平成25年8月1日 至 平成25年10月31日)		当第1四半期累計期間 (自 平成26年8月1日 至 平成26年10月31日)		前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日)	
	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	金 額	構成比 (%)
アジア	252,779	96.9	105,045	100.0	1,153,967	73.8
北米	7,959	3.1	—	—	295,434	18.9
欧州	—	—	—	—	114,667	7.3
その他	—	—	—	—	—	—
輸出販売高合計	260,738 (43.6%)	100.0	105,045 (22.5%)	100.0	1,564,069 (36.9%)	100.0

(注) ( ) 内は総販売実績に対する輸出販売高の割合です。